

深圳市科思科技股份有限公司投资者关系活动记录表

证券简称：科思科技 股票代码：688788 编号：2025-006

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☐其他_____
参与单位名称	2025 年 3 月 13 日 平安基金、南方基金、信达澳亚基金、融通基金 2025 年 3 月 14 日 长城基金、东方阿尔法基金、宝盈基金
时间	2025 年 3 月 13 日 13:00-17:00 2025 年 3 月 14 日 10:00-14:30
地点	机构路演
公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书陈晨
投资者关系活动主要内容介绍	1、请介绍一下公司基本情况及行业发展情况？ 答：深圳市科思科技股份有限公司成立于 2004 年，于 2020 年在科创板上市，主要从事行业为电子信息行业。公司坚持在计算机与网络、通信、计算机软件、云计算、虚拟现实、人工智能、智能决策、芯片设计开发等领域持续进行研发投入，在公司所属行业具备显著的先发优势与深厚的技术积淀。近年来，随着实际装备需求的发展，公司前瞻性布局智能化方向，构建了从芯片到模组到整机到系统的全产业链能力。本年度，行业有望全力加速推进任务，行业需求端呈现“传统装备交付进展加速+新兴领域快速发展”双轮驱动。 2、如何看待 AI 在公司所属行业内的发展趋势？ 答：公司所处行业在人工智能浪潮的推动下正在产生广泛而深远的变革。 3、请问公司智能化产品的具体情况？ 答：聚焦无人化、智能化等未来趋势，并结合客

	户需求，公司在保持传统优势的基础上，继续加大了技术升级与转型力度，充分布局智能化方向，开展智能装备等前沿技术和装备领域自主可控技术的研发并争取新的技术突破，融合 AI 人工智能、智能无线通信、智能云计算、虚拟现实技术，应用于智能感知、信息共享、智能决策、态势呈现等智能化场景，智能无人产品形态可覆盖空中、地面、水上、水下。 4、 请问公司芯片团队情况及在芯片上的投入情况？ 答：2018 年公司单独设立了无线产品部门，并快速吸纳了业内优秀的技术人员的加入，目前公司拥有一支芯片架构、算法、设计、验证、物理设计等完整的芯片研发人才队伍，自主研发了智能无线电基带处理芯片、射频收发芯片等。公司每年投入大量研发费用用于芯片自研。公司第一代智能无线通信基带芯片已经成功流片，可搭载在公司模组，终端产品上。自主研发的新一代智能无线电基带处理芯片顺利完成试产流片，正在继续推进芯片功能、性能的全面测试；射频收发芯片已完成前端设计，全面进入后端设计，已进行 MPW 流片测试，阶段性验证结果符合设计预期。 5、 请问公司研发费用支出构成？ 答：公司研发费用主要由职工薪酬、材料费、折旧与摊销、设计费、测试费等构成。其中芯片研发费用的占比较高。 6、 公司有没有后续人员扩张的规划？ 答：公司根据战略、研发及业务发展情况调整和补充人员，暂时没有大规模人员扩张的计划。
附件清单（如有）	无